

**Messeführer
Guide d'exposition**



 productronica

SEMICON[®]
EUROPA

18.-21.11.2025
Messe München

Willkommen zur productronica und SEMICON 2025 Bienvenue à productronica et à SEMICON 2025

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, geschätzte Partner und Lieferanten

Wir begrüßen Sie auf den weltweit führenden Leitmesse für Elektronikfertigung und Mikroelektronik. Auch 2025 erwarten Sie wieder technologische Weltpremiere, neueste Produktentwicklungen und zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Prototypenfertigung über Serienproduktion bis hin zu Software, Services und Systemintegration.

Die Hilpert electronics AG ist traditionell auch in diesem Jahr Ihr verlässlicher Ansprechpartner vor Ort. Unser Vertriebsteam steht Ihnen an den Messeständen unserer Lieferanten zur Verfügung und präsentiert Ihnen ein umfassendes Portfolio an Technologien, Anlagen und Lösungen für moderne Elektronik- und Halbleiterproduktion.

Im beigefügten Messeführer finden Sie eine alphabetische Übersicht unserer Partner mit Standnummern zur schnellen Orientierung. Gerne können Sie bereits im Vorfeld Termine mit unserem Team auf den jeweiligen Ständen vereinbaren. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch während der Messe jederzeit persönlich für Gespräche und Beratungen zur Verfügung.

Die Kontaktdaten unserer Produktspezialisten finden Sie ebenfalls im Messeführer. Wir nehmen uns vor Ort gerne Zeit für Ihre Fragen und spezifischen Anforderungen.

Wir wünschen Ihnen einen informativen und erfolgreichen Besuch der productronica 2025 und SEMICON 2025 in München. Wir freuen uns auf den direkten Austausch mit Ihnen.

Chères visiteuses, chers visiteurs, chers partenaires et fournisseurs

Nous vous souhaitons la bienvenue aux salons leaders mondiaux dédiés à la fabrication électronique et à la microélectronique. En 2025, vous découvrirez à nouveau des premières mondiales technologiques, les toutes dernières innovations produits ainsi que des solutions tournées vers l'avenir couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur – de la fabrication de prototypes à la production en série, jusqu'aux logiciels, services et intégrations de systèmes.

Hilpert electronics AG sera, comme chaque année, votre partenaire de confiance sur place. Notre équipe commerciale sera présente sur les stands de nos fournisseurs pour vous présenter un portefeuille complet de technologies, d'équipements et de solutions destinées à la production électronique et semi-conducteurs moderne.

Dans le guide du salon joint, vous trouverez un répertoire alphabétique de nos partenaires ainsi que leurs numéros de stand pour vous orienter rapidement. Vous pouvez également convenir à l'avance de rendez-vous avec notre équipe sur les différents stands. Bien entendu, nous restons également à votre disposition pour des échanges spontanés et des conseils personnalisés tout au long du salon.

Les coordonnées de nos spécialistes produits figurent également dans le guide. Nous serons ravis de prendre le temps de répondre à vos questions et à vos besoins spécifiques directement sur place.

Nous vous souhaitons une visite riche en informations et couronnée de succès à productronica 2025 et à SEMICON 2025 à Munich. Nous nous réjouissons d'échanger directement avec vous.

Die Hilpert electronics-Produktexperten Les expertes des produits Hilpert electronics



Ralf Jentscher

ralf.jentscher@hilpert.ch
+41 56 483 25 47
+41 79 374 75 70



Axel Tschumi

axel.tschumi@hilpert.ch
+41 56 483 25 07
+41 79 263 38 73



Manfred Vogel

manfred.vogel@hilpert.ch
+41 56 483 25 16
+41 79 907 67 58



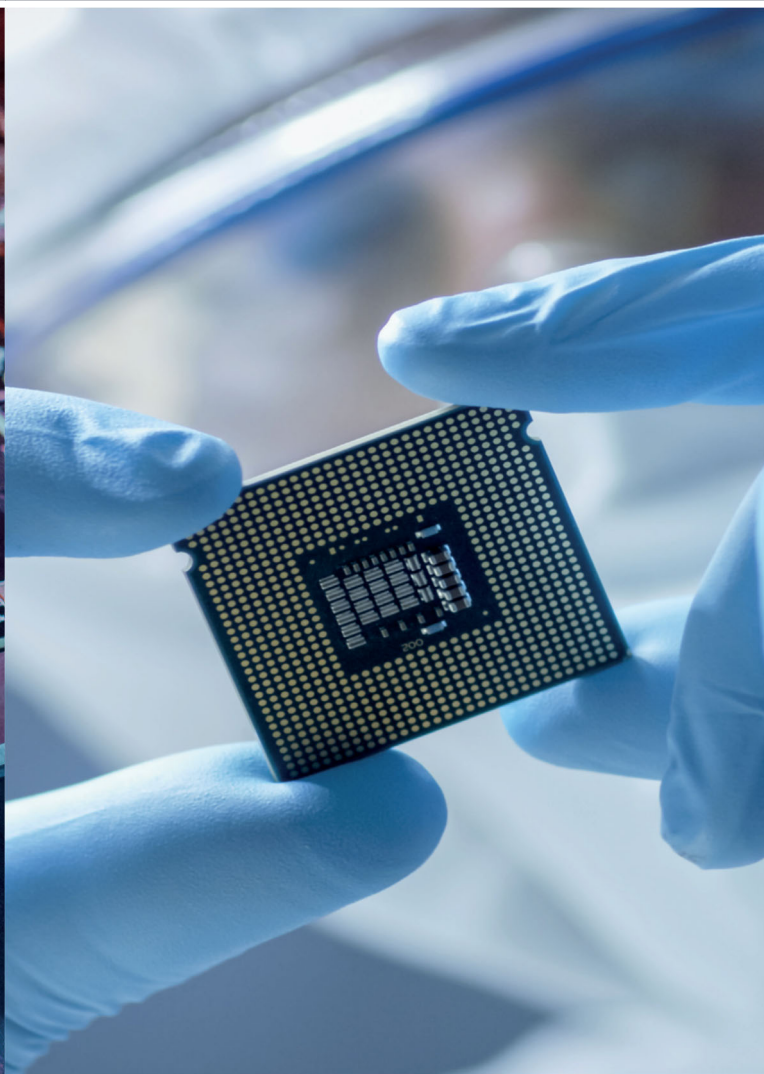
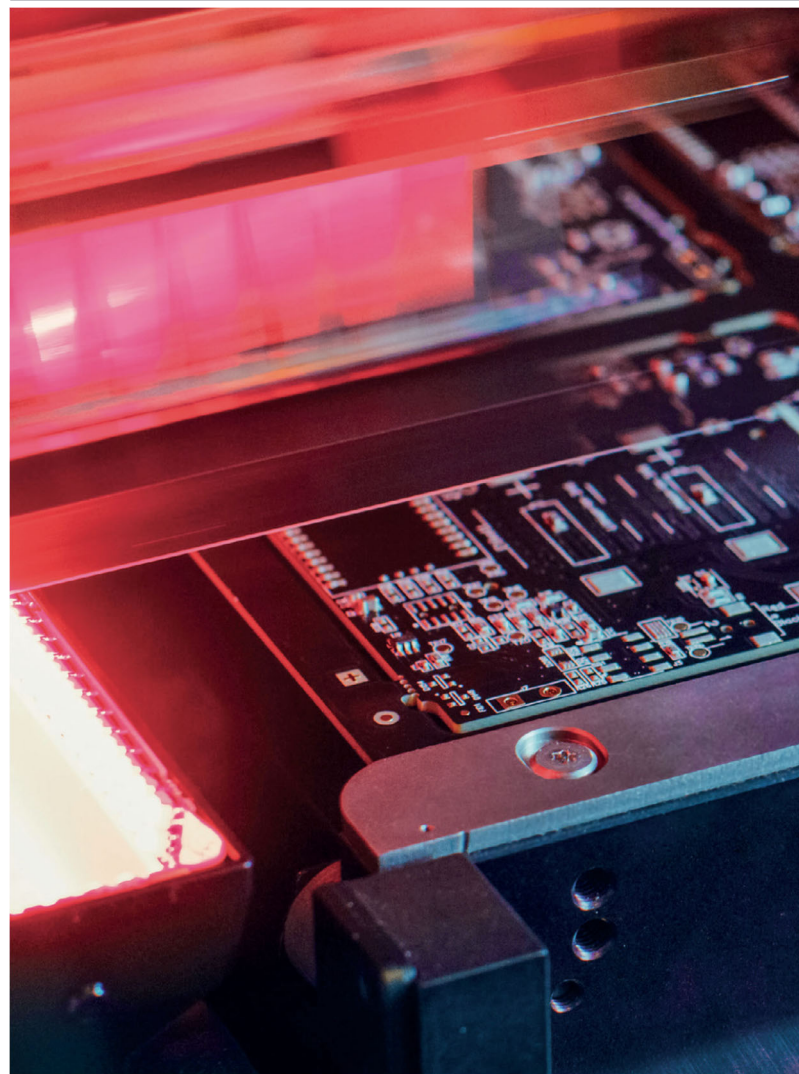
Demian Uehli

demian.uehli@hilpert.ch
+41 56 483 25 02
+41 79 203 29 23



Raphael B. Burkart
CEO | DG

raphael.burkart@hilpert.ch
+41 56 483 25 01
+41 79 654 22 22



ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

ASMPT Printing Solutions (DEK)

Axel Tschumi

- Schablonendrucker
- Spannrahmen
- Leiterplattenunterstützung
- Zubehör

- Sérigraphieuses pour pochoir
- Support de cartes auto conformant
- Accessoires



ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

ASMPT Inspection Solutions

Axel Tschumi

- 5D SPI
- Process Lens HD
- Process Expert

- 5D SPI
- Process Lens HD
- Process Expert



ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

ASMPT Placement Solutions (SIPLACE)

Axel Tschumi

- SMD Bestückungsautomaten
- Automatisierungssoftware / Industrie 4.0

- Machine de placement automatisé de composants SMD



ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

ASMPT Storage Solutions

- Material Tower—das flexible Lagersystem für die intelligente Fertigung

- Material Tower – le système de stockage flexible pour la production intelligente



ASMPT

enabling the digital world

Stand: A3.377

ASMPT Software Solutions

- Works Software Suite
- Factory Solutions
- Critical Manufacturing MES

- Works Software Suite
- Factory Solutions
- Critical Manufacturing MES



ASMPT

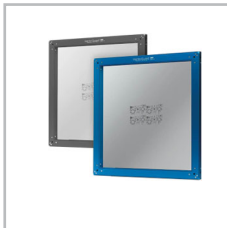
enabling the digital world

Stand: A3.377

ASMPT Process Support Products

- DEK Schablonen
- Rahmen
- Verbrauchsmaterial

- DEK stencils
- Cadres
- Consommables





as-equipment

Raphael B. Burkart

- Lotpastenmischer

- Mélangeur de pâte à braser



AVIO Nippon Avionics

Raphael B. Burkart

- Widerstandsschweißanlagen
- Bügellötgeräte
- Löt-/Schweißköpfe

- Soudage resistive
- Souder en étrier
- Têtes de soudage



CAB

Demian Uehli

- Leiterplatten-Magazine
- Manuelle Nutzentrenner
- Etikettendrucker

- Magasins de cartes
- Séparateurs de cartes manuels
- Imprimantes d'étiquettes



Comet Yxlon

Demian Uehli

- Mikrofokus-Röntgeninspektion
- Computertomographie

- Inspection par rayons X
- Tomographie par ordinateur

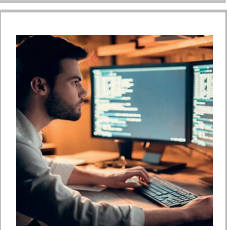


Critical manufacturing

Axel Tschumi
Raphael B. Burkart

- Manufacturing Execution System (MES)

- Système d'exécution de Fabrication

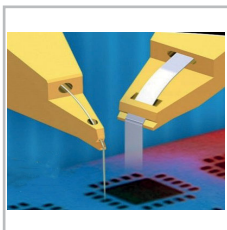


Deweyl

Manfred Vogel

- Drahtbond-Tools
- Bonding-Keile

- Outils pour Wire Bonding
- Wedges (coins) de câblage par fil





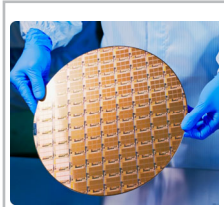
Stand: C1.555

D & X Co. Ltd

Manfred Vogel

- Silicon Wafer
- Tape
- Andere Materialien und Produkte
- Prioessing Service

- Wafer de silicium
- Ruban
- Autres matériaux et produits
- Service de traitement



Stand: B2.261 und B2.428

F&K Delvotec

Demian Uehli

- Automatische Ultraschall und Laser-Drahtbender
- Pull-Shear-Tester

- Wire Bonders automatiques par ultrasonique et laser
- Pull-Shear-Tester



Stand: B2.438

F&S Bondtec

Demian Uehli

- Manuelle Drahtbender
- Halbautomatische Drahtbender

- Wire Bonders manuels
- Wire Bonders semiautomatiques



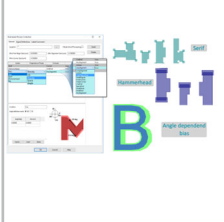
Stand: B1.235

GenISys

Manfred Vogel

- Software
- Lithography Simulation
- Inspection and Metrology

- Logiciel
- Simulation de lithographie
- L'inspection et la métrologie



Stand: B2.305 und B2.261

LPKF Laser & Electronics

Demian Uehli

- Leiterplatte strukturieren
- Leiterplatten bohren
- Verfahren zur Durchkontaktierung
- Leiterplatten trennen
- Multilayer-Herstellung
- Lötstoplack auftragen
- Mikromaterialbearbeitung

- Structuration CI
- Perçage CI
- Métallisation traversante
- Découpe CI
- Fabrication multicouche éris épargne
- Microusinage



Stand: A4.349

MacDermid Alpha

Raphael Burkart

- Lotpasten
- Lötdraht
- Barrenlot
- Flussmittel
- Lot-Preforms

- Pâte à souder
- Fil à souder
- Barrenlot
- Barres à souder
- Lot-Preforms



MODI

VISION FOR IDENTIFICATION

Stand: A2.568



Stand: C1.360

MP DRY CABINET

Stand: A2.526

MPI CORPORATION

Stand: C1.537



Stand: B2.432



MODI

Axel Tschumi

- Wareneingangsscanner
- Relabelingsysteme
- Poste de réétiquetage



M-O-T Mikro- und Oberflächentechnik

Manfred Vogel

- Wafer Plating μ GALV-W
- Wet Bench μ CHEM
- Porous Silicon μ PorSi
- tch Stop μ ECES
- Spin Rinse Dryer μ SRD
- Panel Plating μ GALV-P
- Wafer Plating μ GALV-W
- Wet Bench μ CHEM
- Porous Silicon μ PorSi
- tch Stop μ ECES
- Spin Rinse Dryer μ SRD
- Panel Plating μ GALV-P



MP Dry Cabinet

Raphael B. Burkart

- Trockenschränke
- Armoires de séchage



MPI

Axel Tschumi

- Automatische Waferprober
- Chucks und Micro-positionierer
- Probers automa-tiques
- Chucks et Micro-positioniers



Namics

Raphael B. Burkart

- Die Attach
- Glob-Top
- Underfill
- Die-Attach
- Glob-Top
- Underfill



Nano Dimension

Raphael B. Burkart

- Additive Manufacturing Electronics Technology
- Technologie de fabrication additive de l'électronique





Stand: A2.540

Nordson Test & Inspection

Demian Uehli

- Röntgen Bauteile-zähler
- Compteur de composants par rayons X



Stand: A2.477

Nutek

Demian Uehli

- Leiterplatten-handling
- Laser-Beschriftler
- Convoyage & stockage de carte
- Marquage Laser



Stand: A2.435

OMRON

Demian Uehli

- SPI (Solder Paste Inspection)
- Automated Optical inspection (AOI)
- Automated X-Ray Inspection (AXI)
- Instrument zur Prozessverbesserung
- 3D-Kontrollstation
- Inspection de pâte à braser (SPI)
- Inspection optique automatisée (AOI)
- Inspection automatisée par rayons X (AXI)
- Instrument d'amélioration de processus



Stand: A3.404

Otto Künnecke

Raphael B. Burkart

- Ganzzeitliche Lagerkonzepte (Magic Tower)
- Concepts de stockage globaux (Magic Tower)



Stand: C1.531

PVA TePla

Manfred Vogel

- Plasmasysteme für Oberflächenaktivierung und Plasma-reinigung
- Nettoyage par plasma
- Traitement de surface par plasma



Stand: A4.335

Rehm Thermal Systems

Raphael B. Burkart

- Reflowlötanlagen
- Dampfphasenlötanlagen
- Kontaktlöt
- Trocknen und Aushärten
- Coating
- Four de refusion
- Machine à souder en phase vapeur
- Soudage par Contact
- Protection de L'électronique



solderstar*

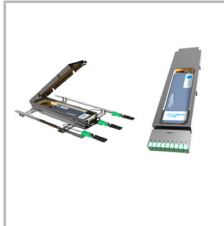
Temperature Profiling Systems

Stand: A4.220

Solderstar

Raphael B. Burkart

- Temperatur Mess-Systeme für Industrieöfen
- Systèmes de mesure de température pour fours industriels



SUSS

Stand: B1.600

SUSS MicroTec

Manfred Vogel

- Belacker/Coater
- Mask Aligner
- Waferbonder
- Spin coating
- Aligneurs de masque
- Bonder pour wafers



SYSTRONIC®

SUCCESS TOGETHER

Stand: A3.155

Systronic

Raphael B. Burkart

- Schablonenreinigungsanlagen
- Leiterplattenreinigungsanlagen
- Baugruppenreinigungsanlagen
- Nettoyage des cartes électroniques et des pochoirs



set

Smart Equipment Technology

50 YEARS 1975-2025

Stand: B1.645

SET-Smart Equipment Technology

Manfred Vogel

- Flip-Chip Bonder
- Device Bonder
- NIL
- Soudage de puce et FlipChip
- Device Bonder
- Nanoimprint Lithography



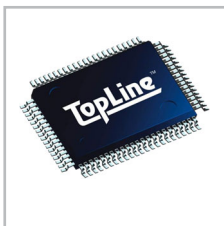
TopLine®

Stand: A4.125

Topline

Raphael B. Burkart

- Dummy-Komponenten
- Composants factices pour tests



6TL

Stand: A1.432

6TL Engineering

Raphael B. Burkart

- Modulare Testsysteme für Elektronikproduktion
- In-line und Off-line Testplattformen
- Flashing- und Prüfstationen
- Schalt- und Multiplex-Module
- Systèmes de test modulaires pour la production électronique
- Plateformes de test en ligne et hors ligne
- Stations de flashage et de test
- Modules de commutation et multiplexeurs



Stand: C1.554



Stand: A3.300

Unitemp

Manfred Vogel

- Laboröfen
- Hot Plates
- Fours de refusion
- Hot Plates



Vliesstoff Kasper

Raphael B. Burkart

- Trockene Reinigungstücher
- Feuchte Reinigungstücher
- Reinigungsrollen
- Lingettes de nettoyage
- Rouleaux de nettoyage



Finanzierungslösungen von Einzelmaschinen und gesamten Fertigungslinien

Solutions de financement pour des machines individuelles et des lignes de production entières

Im Rahmen unserer Dienstleistungen bieten wir unseren Kunden ein individuelles Leasingprodukt an, zugeschnitten auf die Schweizer Elektronikfertigungs- und Halbleiterbranche sowie für die

Dans le cadre de nos services, nous proposons à nos clients un service de location individuel, adapté à l'industrie suisse de la fabrication et de l'automatisation de l'électronique.

www.hilpert.ch/dienstleistungen/



Hilpert electronics ist Ihr zuverlässiger Partner für die komplette Produktionsausstattung in der Elektronikentwicklung und -fertigung, Mikroelektronik sowie Mikromechanik als auch für alle dazu notwendigen Verbrauchsmaterialien.

Sie erhalten bei uns alle Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen - angefangen bei der kompetenten Prozess- und Applikationsberatung über die Lieferung und Systemintegration bis hin zu maschinenspezifischen Trainings sowie Wartungs- und Reparaturdienstleistungen.

Hilpert electronics est votre partenaire de confiance pour l'ensemble des équipements de production de la fabrication électronique et de son développement, de la microélectronique et de la micromécanique ainsi que pour tous les consommables associés à ces domaines.

Nous vous fournissons tous les services d'accompagnement tout au long du cycle de vie de vos installations. En commençant par l'apport de nos compétences en matière de processus et d'applications jusqu'à la livraison et l'intégration des systèmes, sans oublier les formations spécifiques à l'utilisation des machines, la maintenance et les réparations .

Hilpert electronics AG
Täferstrasse 29
CH-5405 Baden-Dättwil

Telefon +41 56 483 25 25
Telefax +41 56 483 25 20
office@hilpert.ch
www.hilpert.ch

